



平成29年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成28年7月29日

上場会社名 トーカロ株式会社 上場取引所 東
 コード番号 3433 URL <http://www.tocalo.co.jp/>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 三船 法行
 問合せ先責任者 (役職名) 専務取締役管理本部長 (氏名) 木村 一郎 (TEL) 078-411-5561
 四半期報告書提出予定日 平成28年8月10日 配当支払開始予定日 —
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有
 四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 平成29年3月期第1四半期の連結業績(平成28年4月1日～平成28年6月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
29年3月期第1四半期	7,069	△8.7	1,312	△16.0	1,297	△21.3	879	△17.8
28年3月期第1四半期	7,746	20.2	1,563	21.9	1,649	26.4	1,069	28.0

(注) 包括利益 29年3月期第1四半期 704百万円(△40.2%) 28年3月期第1四半期 1,177百万円(55.1%)

	1株当たり 四半期純利益		潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益	
	円	銭	円	銭
29年3月期第1四半期	57	89	—	—
28年3月期第1四半期	70	39	—	—

(2) 連結財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
29年3月期第1四半期	37,992	73.6	29,335	73.6	—	—
28年3月期	37,992	73.1	29,070	73.1	—	—

(参考) 自己資本 29年3月期第1四半期 27,950百万円 28年3月期 27,778百万円

2. 配当の状況

	年間配当金					
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計	
28年3月期	円	銭	円	銭	円	銭
29年3月期	—	37.50	—	37.50	75.00	—
29年3月期(予想)	—	37.50	—	37.50	75.00	—

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 平成29年3月期の連結業績予想(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		1株当たり 当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	銭
第2四半期(累計)	13,950	△5.4	2,220	△22.5	2,300	△23.0	1,487	△21.8	97	88
通期	28,000	△2.6	4,440	△7.6	4,600	△8.5	2,978	△1.2	195	96

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 : 無
(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)
新規 — 社(社名) — 、除外 — 社(社名) —

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 有
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(注) 詳細は、【添付資料】P. 3「2. サマリー情報(注記事項)に関する事項 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

(4) 発行済株式数(普通株式)

- ① 期末発行済株式数(自己株式を含む)
- ② 期末自己株式数
- ③ 期中平均株式数(四半期累計)

29年3月期1Q	15,800,000株	28年3月期	15,800,000株
29年3月期1Q	601,108株	28年3月期	601,108株
29年3月期1Q	15,198,892株	28年3月期1Q	15,198,892株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続は終了していません。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、【添付資料】P. 2「1. 当四半期決算に関する定性的情報(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

四半期決算補足説明資料は、当社ホームページに掲載することとしております。

【添付資料】

添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. サマリー情報(注記事項)に関する事項	3
(1) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	3
(2) 追加情報	3
3. 四半期連結財務諸表	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
四半期連結損益計算書	6
四半期連結包括利益計算書	7
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
4. 補足情報	8
生産、受注及び販売の状況	8

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第1四半期連結累計期間(平成28年4月1日から平成28年6月30日まで、以下「当第1四半期」という)の当社グループを取り巻く事業環境は、スマートフォン関連需要の減速、停滞の続く鉄鋼市況などに加え、急激な円高進行、中国の景気減速もあり、予断を許さない状況が続きました。

このような状況のもと、当社グループは、幅広い顧客への積極的な営業活動を展開するとともに、生産の効率化や新しい表面改質技術の開発に取り組んでまいりました。

その結果、当第1四半期における当社グループの連結業績は、ほぼ期初計画どおりの順調な推移となりました。ただし、半導体・液晶分野で新規に開発した高機能皮膜の受注が大幅拡大した前年同期との比較では減収減益となりました。具体的には、売上高は前年同期比6億76百万円(8.7%)減の70億69百万円、営業利益は同2億50百万円(16.0%)減の13億12百万円、経常利益は同3億51百万円(21.3%)減の12億97百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は同1億90百万円(17.8%)減の8億79百万円となりました。

なお、セグメント別の業績は次のとおりであります。

[溶射加工]

溶射加工の売上高は、ほぼ期初計画どおりに推移しているものの、半導体・液晶分野向け加工が減少したことから、当セグメントの売上高は前年同期比4億40百万円(7.4%)減の54億92百万円、セグメント利益(経常利益)は同2億27百万円(16.1%)減の11億85百万円となりました。

[PVD処理加工]

PVD処理加工の売上高は、自動車関連需要が堅調に推移していることから、当セグメントの売上高は前年同期比41百万円(8.7%)増の5億25百万円、セグメント利益(経常利益)は同74百万円(128.1%)増の1億32百万円となりました。

[その他]

溶射加工、PVD処理加工以外のセグメントについては、主要な海外連結子会社が減収となったことに加え、円高が進行したこともあり、その売上高の合計は前年同期比2億78百万円(20.9%)減の10億52百万円、セグメント利益(経常利益)の合計は同1億50百万円(71.7%)減の59百万円となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第1四半期連結会計期間末における総資産は379億92百万円となり、前連結会計年度末比で微増となりました。これは、有価証券の減少などで流動資産が5億86百万円減少した一方、土地の取得等による有形固定資産の増加などで固定資産が5億87百万円増加したことによるものであります。

一方、当第1四半期連結会計期間末における負債は86億57百万円と前連結会計年度末比2億64百万円減少いたしました。主な内容は、未払法人税等の減少5億89百万円、賞与引当金の減少4億42百万円、流動負債のその他の増加7億86百万円によるものであります。

また、当第1四半期連結会計期間末における純資産は293億35百万円と前連結会計年度末比2億64百万円増加いたしました。これは主に、利益剰余金の増加3億09百万円などによるものであります。この結果、当第1四半期連結会計期間末の自己資本比率は73.6%(前連結会計年度末比0.5ポイントの上昇)となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

業績予想につきましては、平成28年5月9日発表の連結業績予想に変更はありません。今後の情報収集等により、見直しが必要と判断した場合には、速やかに開示いたします。

2. サマリー情報(注記事項)に関する事項

(1) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更)

平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を当第1四半期連結会計期間に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

なお、当第1四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。

(2) 追加情報

(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当第1四半期連結会計期間から適用しております。

3. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成28年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	8,197,444	8,520,680
受取手形及び売掛金	9,137,867	9,364,483
有価証券	1,000,000	-
仕掛品	835,839	843,812
原材料及び貯蔵品	1,015,394	1,089,350
その他	715,308	523,797
貸倒引当金	△72,345	△99,567
流動資産合計	20,829,510	20,242,556
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	6,325,029	6,205,391
機械装置及び運搬具（純額）	2,320,966	2,332,855
土地	6,003,081	6,568,895
その他（純額）	1,501,763	1,655,829
有形固定資産合計	16,150,842	16,762,972
無形固定資産		
のれん	13,548	-
その他	83,858	92,287
無形固定資産合計	97,406	92,287
投資その他の資産		
投資その他の資産	948,684	928,919
貸倒引当金	△34,238	△34,238
投資その他の資産合計	914,446	894,680
固定資産合計	17,162,695	17,749,940
資産合計	37,992,205	37,992,497

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成28年6月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	3,035,780	3,102,465
短期借入金	165,060	191,290
1年内返済予定の長期借入金	339,284	248,530
未払法人税等	922,297	333,222
賞与引当金	835,734	392,772
その他	2,578,805	3,365,628
流動負債合計	7,876,961	7,633,908
固定負債		
長期借入金	100,044	79,054
退職給付に係る負債	790,499	799,193
その他	154,489	145,157
固定負債合計	1,045,033	1,023,405
負債合計	8,921,995	8,657,314
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,658,823	2,658,823
資本剰余金	2,293,504	2,293,504
利益剰余金	23,186,505	23,496,412
自己株式	△773,418	△773,418
株主資本合計	27,365,415	27,675,321
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	17,342	8,719
為替換算調整勘定	396,234	266,888
その他の包括利益累計額合計	413,577	275,607
非支配株主持分	1,291,218	1,384,254
純資産合計	29,070,210	29,335,183
負債純資産合計	37,992,205	37,992,497

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第1四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年6月30日)
売上高	7,746,909	7,069,994
売上原価	5,018,512	4,507,621
売上総利益	2,728,397	2,562,372
販売費及び一般管理費	1,165,050	1,249,470
営業利益	1,563,347	1,312,901
営業外収益		
受取利息及び配当金	10,384	7,221
受取ロイヤリティー	14,044	9,761
受取技術料	44,937	15,994
為替差益	19,856	-
その他	8,176	7,773
営業外収益合計	97,399	40,750
営業外費用		
支払利息	7,747	4,032
為替差損	-	44,629
その他	3,411	7,400
営業外費用合計	11,158	56,063
経常利益	1,649,588	1,297,589
特別損失		
固定資産除売却損	1,584	20
特別損失合計	1,584	20
税金等調整前四半期純利益	1,648,004	1,297,568
法人税等	512,852	398,783
四半期純利益	1,135,151	898,785
非支配株主に帰属する四半期純利益	65,256	18,920
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,069,895	879,864

四半期連結包括利益計算書
第1四半期連結累計期間

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年6月30日)
四半期純利益	1,135,151	898,785
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	4,604	△8,623
為替換算調整勘定	37,707	△185,778
その他の包括利益合計	42,312	△194,402
四半期包括利益	1,177,464	704,383
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	1,094,526	741,895
非支配株主に係る四半期包括利益	82,937	△37,511

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

4. 補足情報

生産、受注及び販売の状況

① 生産実績

セグメントの名称	前第1四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年6月30日)	前年同四半期比	
	生産高(千円)	生産高(千円)	金額(千円)	増減率 (%)
溶射加工				
半導体・液晶製造装置用 部品への加工	2,995,301	2,222,287	△ 773,014	△25.8
産業機械用部品への加工	1,001,043	1,146,762	145,719	+14.6
鉄鋼用設備部品への加工	912,098	888,924	△ 23,174	△2.5
その他の溶射加工	1,024,198	1,234,277	210,078	+20.5
溶射加工 計	5,932,642	5,492,251	△ 440,390	△7.4
T D処理加工	214,160	194,398	△ 19,761	△9.2
Z A Cコーティング加工	96,969	120,718	23,748	+24.5
P T A処理加工	103,463	88,827	△ 14,636	△14.1
P V D処理加工	483,487	525,348	41,861	+8.7
その他のセグメント	916,187	648,450	△ 267,737	△29.2
合 計	7,746,909	7,069,994	△ 676,915	△8.7

(注) 1 上記の金額は、販売価格(税抜き)によっております。

2 「その他のセグメント」は、海外連結子会社の合計であります。

② 受注状況

(受注高)

セグメントの名称	前第1四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年6月30日)	前年同四半期比	
	受注高(千円)	受注高(千円)	金額(千円)	増減率 (%)
溶射加工				
半導体・液晶製造装置用 部品への加工	3,017,245	2,361,710	△ 655,535	△21.7
産業機械用部品への加工	984,336	953,229	△ 31,107	△3.2
鉄鋼用設備部品への加工	914,404	927,815	13,410	+1.5
その他の溶射加工	1,119,509	1,448,532	329,023	+29.4
溶射加工 計	6,035,497	5,691,287	△ 344,209	△5.7
T D処理加工	238,440	202,648	△ 35,792	△15.0
Z A Cコーティング加工	108,709	106,393	△ 2,315	△2.1
P T A処理加工	102,905	104,655	1,750	+1.7
P V D処理加工	492,363	528,337	35,973	+7.3
その他のセグメント	775,199	562,443	△ 212,756	△27.4
合 計	7,753,115	7,195,765	△ 557,349	△7.2

(注) 1 上記の金額は、販売価格(税抜き)によっております。

2 「その他のセグメント」は、海外連結子会社の合計であります。

(受注残高)

セグメントの名称	前第1四半期 連結会計期間末 (平成27年6月30日)	当第1四半期 連結会計期間末 (平成28年6月30日)	前年同四半期比	
	受注残高(千円)	受注残高(千円)	金額(千円)	増減率 (%)
溶射加工				
半導体・液晶製造装置用 部品への加工	1,310,931	1,031,454	△ 279,477	△21.3
産業機械用部品への加工	275,182	250,343	△ 24,838	△9.0
鉄鋼用設備部品への加工	604,399	605,777	1,378	+0.2
その他の溶射加工	409,449	609,638	200,188	+48.9
溶射加工 計	2,599,962	2,497,214	△ 102,748	△4.0
T D処理加工	50,475	28,952	△ 21,523	△42.6
Z A Cコーティング加工	43,387	41,424	△ 1,963	△4.5
P T A処理加工	62,002	69,907	7,904	+12.7
P V D処理加工	44,034	37,174	△ 6,859	△15.6
その他のセグメント	1,049,982	891,709	△ 158,272	△15.1
合 計	3,849,845	3,566,382	△ 283,462	△7.4

(注) 1 上記の金額は、販売価格(税抜き)によっております。

2 「その他のセグメント」は、海外連結子会社の合計であります。

③ 販売実績

セグメントの名称	前第1四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年6月30日)	前年同四半期比	
	販売高(千円)	販売高(千円)	金額(千円)	増減率 (%)
溶射加工				
半導体・液晶製造装置用 部品への加工	2,995,301	2,222,287	△ 773,014	△25.8
産業機械用部品への加工	1,001,043	1,146,762	145,719	+14.6
鉄鋼用設備部品への加工	912,098	888,924	△ 23,174	△2.5
その他の溶射加工	1,024,198	1,234,277	210,078	+20.5
溶射加工 計	5,932,642	5,492,251	△ 440,390	△7.4
TD処理加工	214,160	194,398	△ 19,761	△9.2
ZACコーティング加工	96,969	120,718	23,748	+24.5
PTA処理加工	103,463	88,827	△ 14,636	△14.1
PVD処理加工	483,487	525,348	41,861	+8.7
その他のセグメント	916,187	648,450	△ 267,737	△29.2
合 計	7,746,909	7,069,994	△ 676,915	△8.7

(注) 1 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

2 「その他のセグメント」は、海外連結子会社の合計であります。

以 上